

NOTES:

1) MATERIAL:

HOUSING & INSULATOR: NYLON(PA), GLASS FILLED, UL94V-0, COLOR: BLACK
TERMINALS: PHOSPHOR BRONZE, .012/(0.30) THICK
SHIELD: BRASS

2) FINISH:

TERMINALS:

- A = SELECT GOLD IN CONTACT AREA: .000050/(0.00127) MIN.,
*SELECT MATTE TIN IN PC TAIL AREA: .000100/(0.00254) MIN.,
WITH OVERALL NICKEL UNDERPLATE: .000050/(0.00127) MIN.
B = SELECT GOLD IN CONTACT AREA: .000030/(0.00076) MIN.,
*SELECT MATTE TIN IN PC TAIL AREA: .000100/(0.00254) MIN.,
WITH OVERALL NICKEL UNDERPLATE: .000050/(0.00127) MIN.
C = SELECT GOLD IN CONTACT AREA: .000015/(0.00038) MIN.,
*SELECT MATTE TIN IN PC TAIL AREA: .000100/(0.00254) MIN.,
WITH OVERALL NICKEL UNDERPLATE: .000050/(0.00127) MIN.

SHIELD:

- *100 MICROINCHES NICKEL OVER 50 MICROINCHES COPPER UNDERPLATE
PCB GROUND TABS DIPPED IN TIN
*THE PRIMARY SHIPPING CARTON WILL BE LABELED "COMPLIANT TO RoHS
DIRECTIVE 2002/95/EC AND ELV ANNEX II OF DIRECTIVE 2000/53/EC".
CARTONS WITHOUT THIS LABEL MAY CONTAIN PRODUCT WITH TIN-LEAD
IN THE PC TAILS AND/OR SHIELD.

3) PRODUCT SPECIFICATION AND PROCESSING PARAMETERS: PS-43743-0001.

4) PACKAGING SPECIFICATION:

CONNECTOR ASSEMBLIES TO BE PACKAGED USING TAPE & REEL SYSTEM
PER PACKAGING DRAWING PK-70873-7006.

5) COPLANARITY SPECIFICATION:

WHEN AN ASSEMBLY IS PLACED UPON A LEVEL SURFACE, THE MAXIMUM
GAP BETWEEN THE LEVEL SURFACE AND ALL TERMINAL TAILS AND
FRONT SOLDER TAB IS .006/(0.15).

6) THRU HOLES .094±.002/(2.39±0.05) ARE FOR SHIELDS WITH LOCATION TABS ONLY.

7) AVAILABLE WITH (4) OPTIONAL SIDE GROUND TABS (OMITTED FOR SIDE TO SIDE STACKABILITY).

8) AVAILABLE WITH (2) OPTIONAL LOCATION TABS FOR LOCATING COMPONENT TO PCB AND/OR GROUNDING TO PCB.

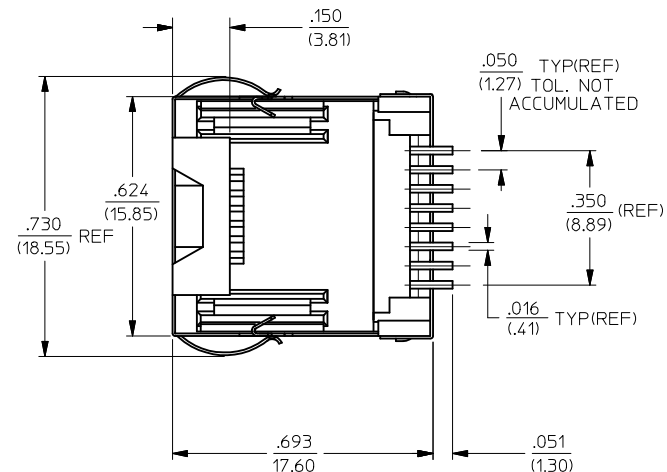
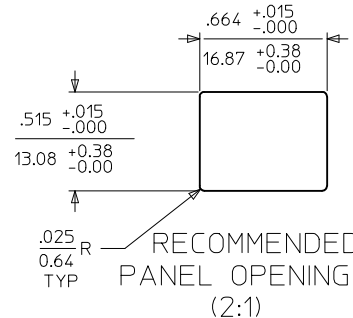
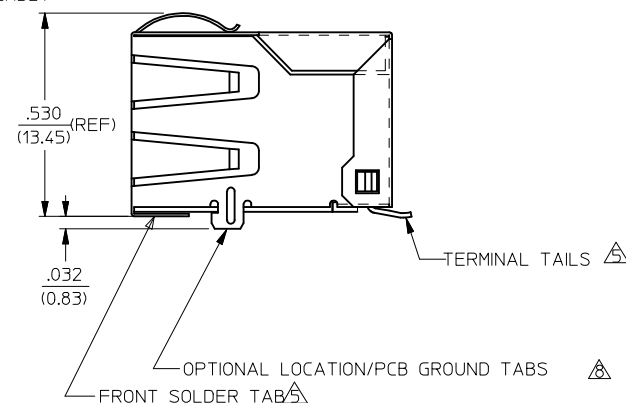
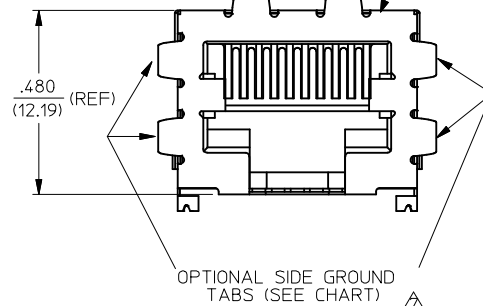
9) FOR ASSEMBLIES HAVING VOIDED CIRCUITS, THE TAIL PORTION IS CUT
AND REMOVED. THE MATING PORTION OF THE TERMINAL REMAINS INTACT.

10) CONFORMS TO FCC REGULATION PART 68.5 FOR MODULAR JACKS.

11) THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC
SPECIFICATION PS-45499-002.

OPTIONAL TOP GROUND TABS
(SEE CHART)

SHIELDED SMT
MODJACK ASSEMBLY



44282-1004	A	NO	NO	YES	NONE
44282-0012	C	NO	YES	NO	NONE
44282-0011	B	NO	YES	NO	NONE
44282-0010	A	NO	YES	NO	NONE
44282-0009	C	YES	YES	NO	NONE
44282-0008	B	YES	YES	NO	NONE
44282-0007	A	YES	YES	NO	NONE
44282-0006	C	NO	YES	YES	NONE
44282-0005	B	NO	YES	YES	NONE
44282-0004	A	NO	YES	YES	NONE
44282-0003	C	YES	YES	YES	NONE
44282-0002	B	YES	YES	YES	NONE
44282-0001	A	YES	YES	YES	NONE

44282-0001, 44282-0002
& 44282-0003 SHOWN

REVISED NOTES EC NO: UCP2009-1244 DRWN:JKLOSTNER 2008/12/10 CHKD:JBELL 2008/12/10 APPR:FSM TH 2008/12/10 D3	DESCRIPTION ▽=0 ▽=0 REV	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION			
				IN/MM	1:1	INCH						
			mm	INCH	DRAWN BY	DATE	TITLE					
		4 PLACES	± ---	± ---	STAMBAUG	99/06/03	SINGLE PORT, SHIELDED					
		3 PLACES	± ---	± .010	CHECKED BY	DATE	SIZE 8, 8 CIRCUIT					
		2 PLACES	± 0.25	± ---	WIRKUS	99/06/03	SMT MODJACK					
		1 PLACE	± ---	± ---	APPROVED BY	DATE	MOLEX INCORPORATED					
		ANGULAR ±1/2°		EDGLEY	99/06/03	molex						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.				
				SEE CHART		SD-44282-001		1 OF 2				
		SIZE	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

J

I

H

G

F

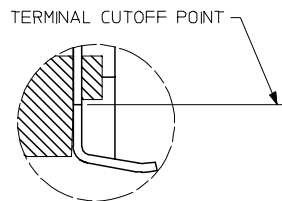
E

D

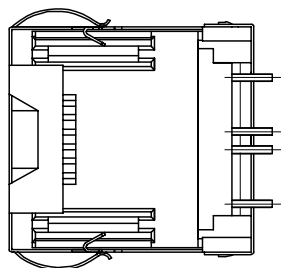
C

B

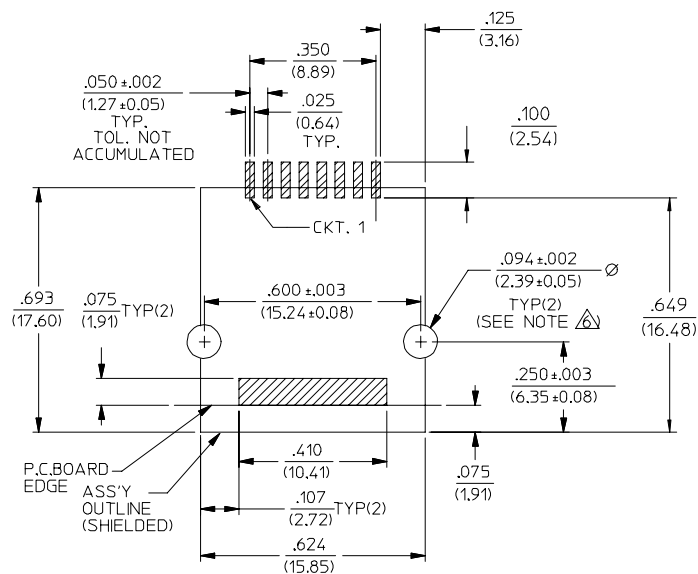
A



VIEW SHOWING TYPICAL TERMINAL
CUTOFF OF TAIL (SEE NOTE 10) FOR VOIDED CIRCUITS.



TYPICAL VIEW SHOWING VOIDED CIRCUIT
(CIRCUITS 2,3,6 & 7 SHOWN VOIDED)



PC BOARD LAYOUT FOR
8 POSITION HOUSING
(COMPONENT SIDE OF BOARD)

NOTES:
1. RECOMMENDED MINIMUM PCB THICKNESS: .034/0.86

SEE SHEET ONE EC NO: UCP2008-0143 DRAWN: J.BELL 2007/07/24 CHKD: L.S.H.M.I.D.T. 2007/07/30 APPR: F.S.M.T.H. 2007/08/01 D2	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 4:1	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION				
				mm	INCH	DRAWN BY	DATE	TITLE					
			4 PLACES	± ---	± ---	STAMBAUG	99/06/03	SURFACE MOUNT MODULAR JACK W/ SHIELD					
			3 PLACES	± ---	± .010	CHECKED BY	DATE						
			2 PLACES	± 0.25	± ---	WIRKUS	99/06/03	MOLEX INCORPORATED					
			1 PLACE	± ---	± ---	APPROVED BY	DATE						
			ANGULAR ±1/2°		EDGLEY	99/06/03	MATERIAL NO. DOCUMENT NO. SHEET NO. SD-44282-001 2 OF 2						
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART								
			REV			SIZE	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						
						C							

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru